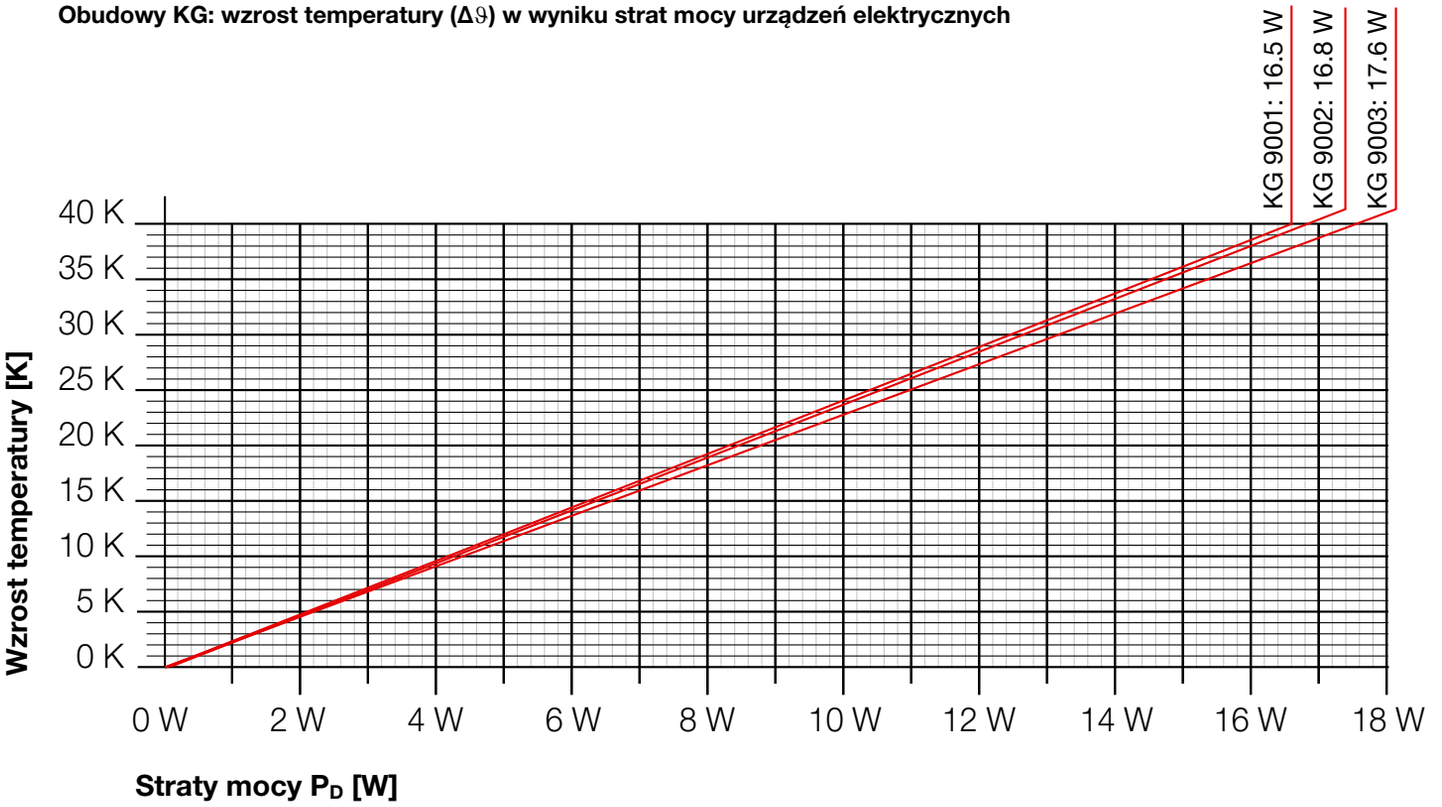
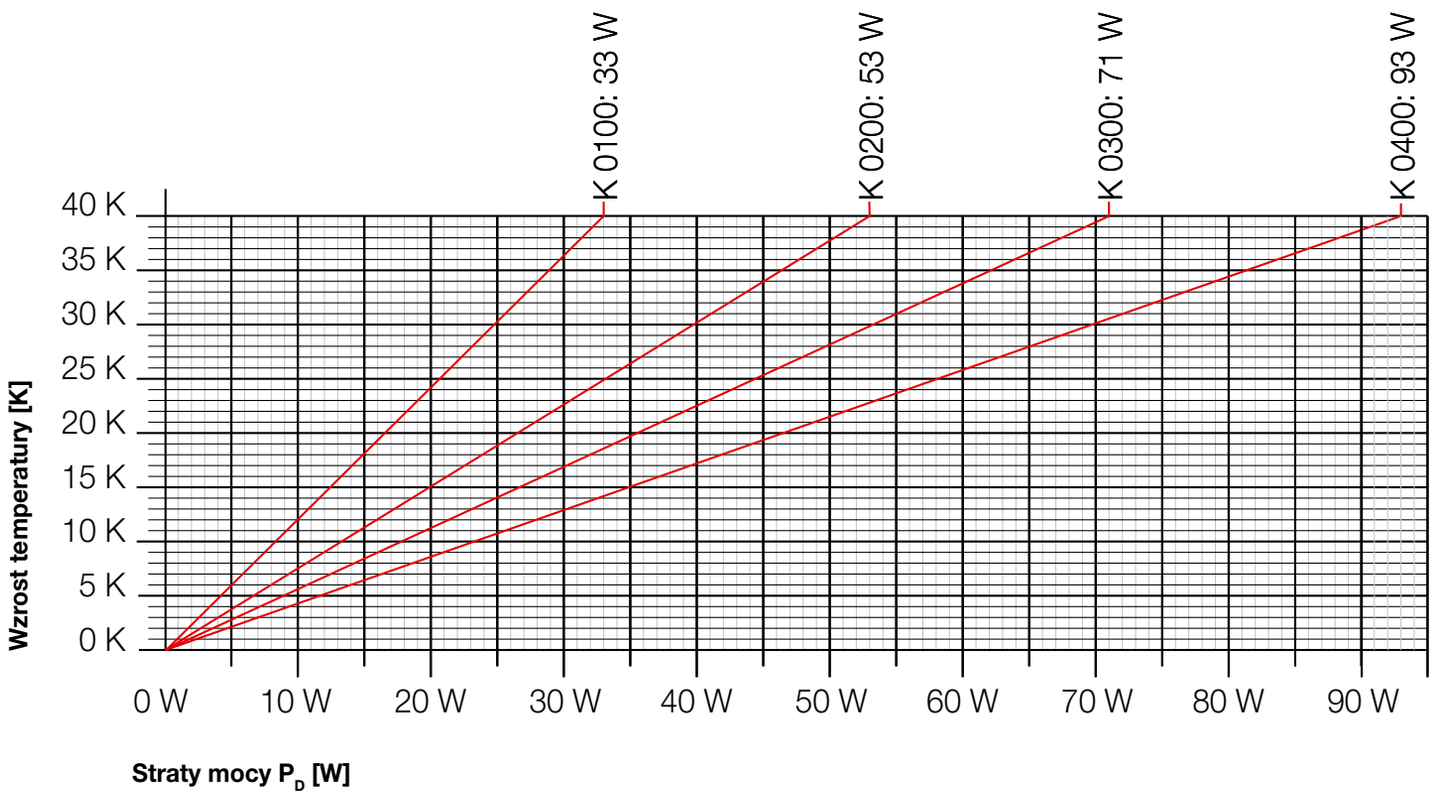
Obudowy puste zgodne z PN-EN 62208

Szczegóły techniczne
Straty mocy

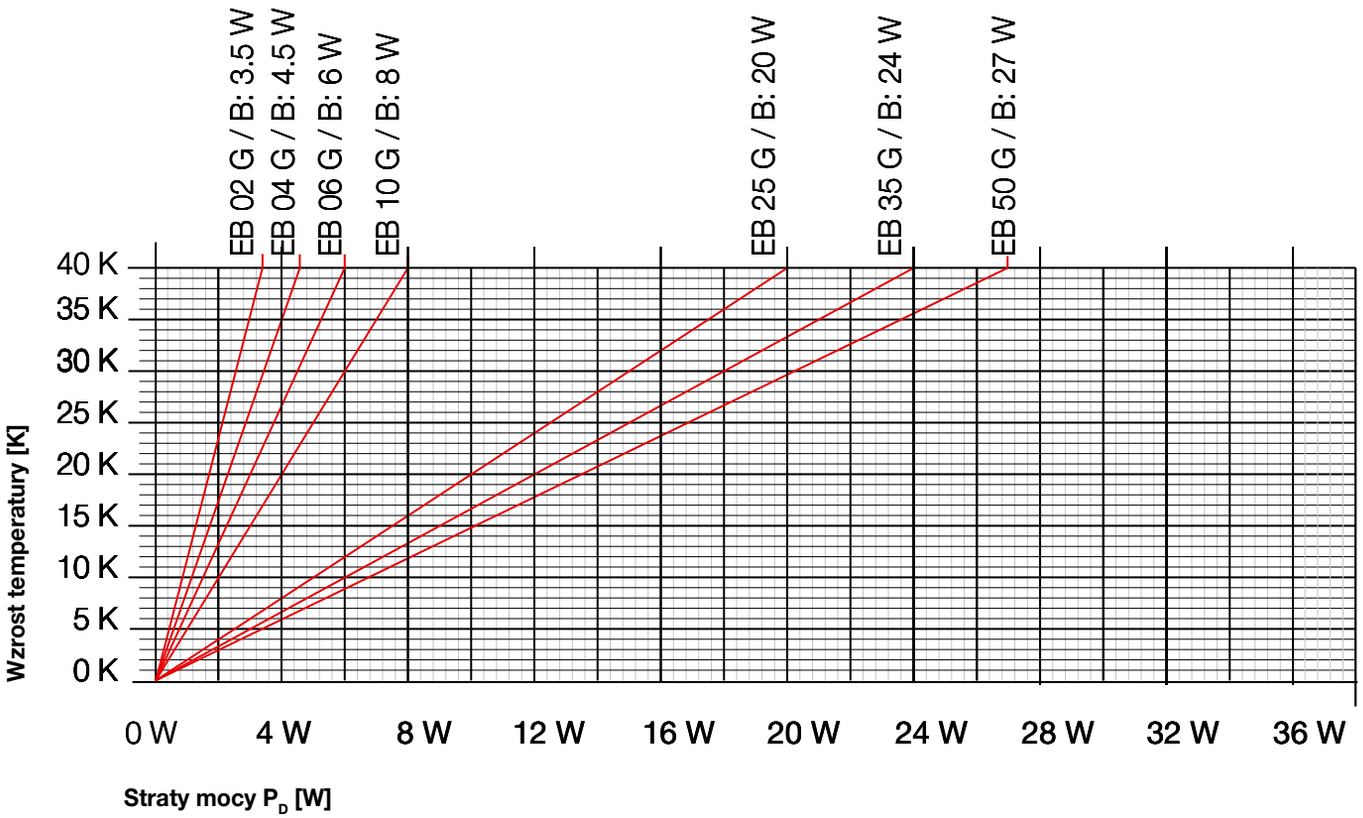
Obudowy KG: wzrost temperatury (Δϑ) w wyniku strat mocy urządzeń elektrycznych



Obudowy K: wzrost temperatury (Δϑ) w wyniku strat mocy urządzeń elektrycznych



Obudowy puste zgodne z PN-EN 62208

Szczegóły techniczne
Straty mocy

EB-Obudowy puste: wzrost temperatury (Δϑ) w wyniku strat mocy mocy urządzeń elektrycznych